下产　　函

先，　　使　　下　产　。

　　于介　　下传　　产　　义　　准，　以
使　中　为关　　。　　函不　　于

产　　从产　包　　到　　包　　，但为　便　作，
　下　　从产　　到　　包　　。

　于　产　　估　　，　下保　　供　产　，包　　储
　，　　以　　制　，　产　　包　　储且　包
况下，　　两　，其依　　产　出　　使
。

　下　供　　产　包　中，　　准　　内　了
　　以　　剂，　　，　　。
化　　，　　先　　再　。

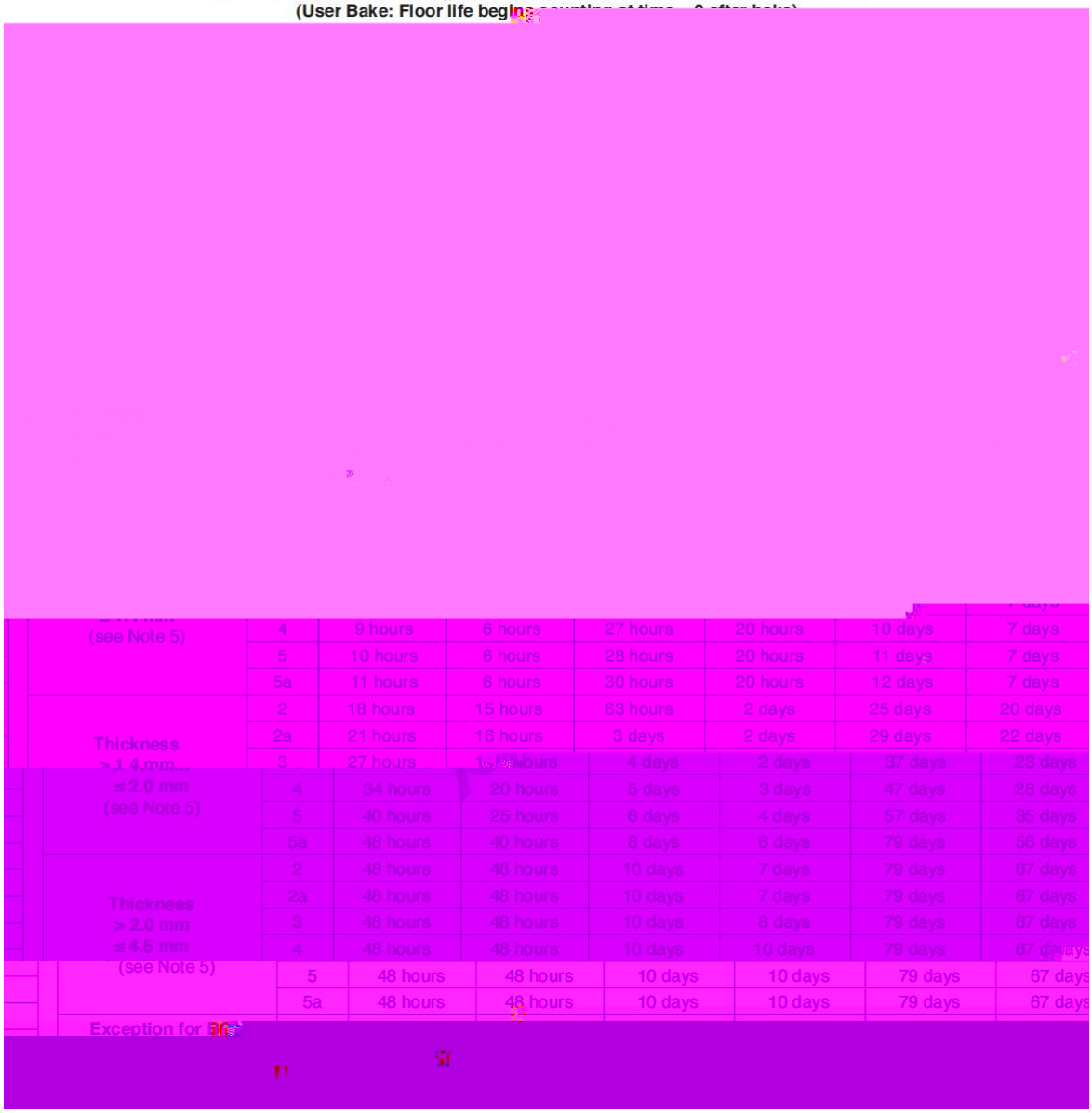
严　　下产　包　　上　　储　使　，
　产　　使　　出　　，　　不　　况　产

保　　件，　　不　　传

。　　准允　　件　　，产　　使　　以

。

Table 4-1 Reference Conditions for Drying Mounted or Unmounted SMD Packages
(User Bake: Floor life begins counting at time = 0 after bake)



(see Note 5)	4	9 hours	6 hours	27 hours	20 hours	10 days	7 days
	5	10 hours	6 hours	28 hours	20 hours	11 days	7 days
	5a	11 hours	6 hours	30 hours	20 hours	12 days	7 days
	2	18 hours	15 hours	63 hours	2 days	25 days	20 days
	2a	21 hours	16 hours	3 days	2 days	29 days	22 days
Thickness	3	27 hours	1[illegible] hours	4 days	2 days	37 days	29 days
≤2.0 mm	4	34 hours	20 hours	5 days	3 days	47 days	28 days
(see Note 5)	5	40 hours	25 hours	6 days	4 days	57 days	35 days
	5a	48 hours	40 hours	8 days	6 days	79 days	56 days
	2	48 hours	48 hours	10 days	7 days	79 days	67 days
	2a	48 hours	48 hours	10 days	7 days	79 days	67 days
Thickness	3	48 hours	48 hours	10 days	8 days	79 days	67 days
>2.0 mm	4	48 hours	48 hours	10 days	10 days	79 days	67 days
≤4.5 mm	5	48 hours	48 hours	10 days	10 days	79 days	67 days
(see Note 5)	5a	48 hours	48 hours	10 days	10 days	79 days	67 days
Exception for B[illegible]							

使 下产 任何产 出， 会 一 供 务，
以 产使 。

公 （ ）： 下 份 公
： （ ）：
公 （ ）：
（ ）：